



Solder Cleaner XP 22

Reiniger für Lötstellen

Solder Cleaner ist ein wässriges saures Produkt zur Reinigung von Lötstellen im Tauchvorgang.



Eigenschaften und Vorteile

- ausgezeichnetes Reinigungsbad
- stellt das ursprüngliche Aussehen wieder her
- entfernt wirksam oxidische Verunreinigungen und Flux

Einsatzbereich

- Lötstellen

Solder Cleaner XP 22 _DE





Technische Daten

Elektrolyteigenschaften	
Parameter	Bereich
Temperatur	20 - 35 °C
Expositionszeit beim Tauchvorgang:	30 – 90 Sekunden
Expositionszeit beim Sprühvorgang:	30 – 50 Sekunden
Lötabtrag	Ca. 0,00142 µm/min

Erhältliche Produkte

2260100	Solder Cleaner XP 22
2260150	Solder Cleaner XP 22 C

FÜR WEITERE INFORMATIONEN STEHEN WIR IHNEN GERNE PERSÖNLICH UNTER
+ 43 (0)2287 71073 ODER OFFICE@IWGPLATING.COM ZUR VERFÜGUNG